Page 1 of 1

Leslie .. esp@cenet - Docr ent Bibliography and Abstract

INJECTION MOLDING APPARATUS

Patent Number:

JP7148786

Publication date:

1995-06-13

Inventor(s):

KONASE YOSHIHIRO

Applicant(s)::

VICTOR CO OF JAPAN LTD

Requested Patent:

☐ <u>JP7148786</u> ✓

Application (tunibo

Application Number: JP19930299357 19931130

Priority Number(s):

IPC Classification:

B29C45/26

EC Classification:

Equivalents:

JP2853538B2

Abstract

PURPOSE:To provide an injection molding apparatus by which the color and kind of resin of a molded product can be easily changed by easily and rapidly removing the old resin remaining in the mold apparatus and eliminating the wastefulness of resin/time.

CONSTITUTION:In an injection mold wherein a gate 7 is opened and closed by the needle valve 16 provided in the resin passage 13 opened to a heat insulating space in a vertically movable manner and the alignment of the needle valve with the gate 7 is performed by the outside diameter of the needle valve 16 and the inside diameter of the resin passage 13 in the vicinity of the gate 7, at least one groove 21 for allowing a molten resin to flow back to the outer periphery of the needle valve 16 is provided and the space excepting the resin passage 13 of the heat insulating space 11 is filled with a heat insulating material composed of a non-meltable material.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

2868

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-148786

(43)公開日 平成7年(1995)6月13日

(51)Int.Cl.*

微別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

B 2 9 C 45/26

7415-4F

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特額平5-299357

(22)出願日

平成5年(1993)11月30日

(71)出窗人 000004329

日本ピクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

地

(72)発明者 木名瀬 善弘

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

地 日本ピクター株式会社内

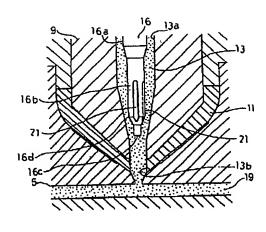
(74)代理人 弁理士 下田 容一郎 (外1名)

(54)【発明の名称】 射出成形用金型装置

(57)【要約】

【目的】 金型装置内に残留する古い樹脂を容易かつ速やかに除去して成形品の色替えや樹脂替えを容易として、樹脂・時間の無駄をなくした射出成形用金型装置を提供すること。

【構成】 断熱空間11に開口する樹脂通路13に上下 動可能に設けられたニードルバルブ16でゲート7の関 閉を行なう射出成形用金型1であって、前記ニードルバ ルブ16と前記ゲート7との心合せをニードルバルブ1 6外径とゲート7近傍の樹脂通路13内径によって行な う射出成形用金型1において、前配ニードルバルブ16 の外周に溶敵樹脂19を逆流させるための少なくとも1つの滯21を設けるとともに、前配断熱空間11のうち 樹脂通路13を除いた空間に非溶験性材料からなる断熱 材を充填することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 断熱空間に開口する樹脂通路に上下動可 能に設けられたニードルバルブでゲートの開閉を行なう 射出成形用金型であって、前記ニードルバルブと前記ゲ ートとの芯合せをニードルパルプ外径とゲート近傍の樹 脂通路内径によって行なう射出成形用金型において、前 配ニードルバルブの外周に溶融樹脂を逆流させるための 少なくとも1つの溝を設けるとともに、前記断熱空間の うち樹脂通路を除いた空間に非溶融性材料からなる断熱 材を充填することを特徴とする射出成形用金型装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はニードルバルブでゲート の開閉を行なう射出成形用金型装置の改良に関する。

[0002]

【従来の技術】ニードルパルプでゲートの開閉を行なう 射出成形用金型装置は、例えば特開昭59-15073 6号公報において提案されている。図3は上記構成を確 える従来の射出成形用を型装置の縦断面図、図4はその 要部拡大図である。

【0003】射出成形用金型装置1は、固定型板2、可 動型板3、および駆動装置4から構成されている。可動 型板3は雄型が加工してあり、雌型が加工してある固定 型板2に対して上下動可能に支持されており、可動型板 3と固定型板2との間には成形品に対応する形状のキャ ピティ5が形成されている。

【0004】固定型板2の上面には凹部6が形成され、 この凹部6の底部にキャビティ5に閉口するゲート7を 形成している。

装置4が取付けられ、駆動装置4がランナ部材8の上方 に配置される。このランナ部材8には、射出ノズル(図 示せず)と連絡する分配樹脂通路10が形成される。

【0006】ノズルブッシュ9は、内筒部分9aと外筒 部分9 b とを一体に組み付けて構成され、ランナ部材8 が固定型板2に取付けられた状態で凹部6内に位置して 凹部6内部の下側に所定の大きさの断熱空間11を形成 している。

【0007】このノズルブッシュ9の外周にはパンドヒ ータ12が巻き付けられ、ノズルブッシュ9およびラン 40 ナ部材8を上下に貫通する樹脂通路13は分配樹脂通路 10から分岐して形成されている。

【0008】パンドヒータ12はヒータ駆動回路(図示 せず)に接続され、このヒータ駆動回路からの給電で発 熱して樹脂通路13内の樹脂を加熱する。

【0009】樹脂通路13は、その下端に芯合せのため の下方へ向かうに従って縮小する円錐形状のガイド部材 14を設けており、このガイド部材14には図5に示す ように、互いに120度隔でて均等に3本の溝15が上 下方向に形成されている。

【0010】この樹脂通路13にはガイドブッシュ(図 示せず) を貫通してニードルバルブ16が上下動可能に **掃頭されている。**

2

【0011】ニードルバルブ16は、上部に樹脂通路1 3の大怪部13a内に遊挿する大怪部16aを、下部に 小径部13b(直径:D2)と略液密的に嵌合可能な小 径部16b(直径:D1)を有し、小径部16bの下端 に前配ゲート7を開閉可能なゲートシール部16cが形 成されている。

【0012】液密的に嵌合可能となるのは、上配ニード ルパルブ16の小径部16bの直径D1と樹脂通路13 の小径部13bの直径D2とが、正確にはD1<D2で あるが、略等しいことによるものである(図2参照)。 【0013】ニードルパルブ16は、上端がランナ部材 8に形成された挿通孔17を挿通して駆動装置4と係合 してこの駆動装置4によって駆動され、上下に変位して 下端のゲート7の開閉を行なう。

【0014】上記駆動装置4としては、例えば従来既知 の構成を有するエアシリンダを用いることができる。

20 【0015】従来の射出成形用金型装置は、上述した構 成であることから、ニードルパルプ16を下降させてキ ャピティ5に関ロするゲート7を閉じようとするとき、 ニードルパルブ16が図4に一点鎖線で示すように偏倚 したとしても、ニードルパルプ16のガイドとなる小径 部16bの段部16dがガイド部材14の円錐面18に 接触し、ニードルパルブ16のゲートシール部16cは ガイド部材14の円錐面18に接触することがない。

【0016】さらにニードルバルブ16を図4に二点類 線で示すように、ニードルパルブ16の小径部16bを 【0005】また、固定型板2にはランナ部材8と駆動 30 樹脂通路13の小径部13bと被密的に嵌合させながら 下降させてゲート7を閉めると、ニードルパルプ16先 端側の行き場のなくなった樹脂19がガイド部材14に 形成した3本の

溝15を介して上方へ逆流して流れるよ うになり、ゲート?による過充填を防止し、成形品の残 留応力を減少させる。

[0017]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上配した射出 成形用金型装置を用いて色替えや樹脂替えを行なおうと すると、次に述べるような不都合が生じる。

【0018】色替えや樹脂替えを行なうため、ニードル バルプ16を下降させてゲート7を閉めたとき、溝15 を介して逆流する、ニードルバルブ16の先端側の行き 場のなくなった樹脂は搾15の壁面20に付着して残り

[0019] これは、断熱空間11の冷却に伴ってこれ に隣接するガイド部材14の前配断熱空間11に近い方 の部分の温度、換賞すれば滑15の壁面15に接する部 分14 aの樹脂の温度が下がることに起因するものであ る.

【0020】これに対し、内側にニードルパルプ16が

挿通されている樹脂通路13を有するノズルブッシュ9 は、その外側からパンドヒータ12によって加熱されて おり、樹脂通路13内の加熱された樹脂は完全な溶融状 態となっているため、現在金型内へ供給している樹脂と 異なる樹脂を供給したとき、樹脂通路13内の前の樹脂 を完全に押出すことができる。

【0021】ところが、ノズルブッシュ9と固定型板2 間に形成された断熱空間11は固定板型2(通常、この 固定板型2には冷却孔(図示せず)が設けられている) によって冷却されているため、樹脂通路13を介してこ 10 駆動装置4の構成は従来と同様であるので省略する。 の断熱空間11に流れ込んだ樹脂は、断熱空間11が固 定板型2に接していることから通常固化状態となる。

【0022】しかし、断熱空間11は高温の樹脂が流れ る樹脂通路13にも接しているため、樹脂は樹脂通路1 3の近くでは溶脱状態となり、樹脂通路13から遠ざか るに従って樹脂の温度が下がって半溶融状態、固化状態 となる。

【0023】このため、色替えや樹脂替えのために新し い樹脂を供給したときでも、半溶融状態の古い樹脂が断 熱空間11内に滞留してしまい、古い樹脂を完全に押し 20 流すことはなかなかできない。

【0024】即ち、上述した断熱空間11に滞留する古 い半溶融樹脂とガイド部材14の溝15(壁面20)へ の樹脂の付着によって、色替えや樹脂替えを容易かつ速 やかに行なうことができなくなり、樹脂・時間の無駄が

【0025】この発明はこのような課題を解決するため なされたもので、金型装置内に残留する古い樹脂を容易 かつ速やかに除去して成形品の色替えや樹脂替えを容易 として、樹脂・時間の無駄をなくした射出成形用金型装 30 く逆流させる。 置を提供することを目的とする。

[0026]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため 本発明に係る射出成形用企型は、断熱空間に開口する樹 **脂通路に上下動可能に設けられたニードルバルブでゲー** トの開閉を行なう射出成形用金型であって、前配ニード ルバルブと前記ゲートとの芯合せをニードルバルブ外径 とゲート近傍の樹脂通路内径によって行なう射出成形用 金型において、前記ニードルバルブの外周に溶破樹脂を 逆流させるための少なくとも1つの溝を設けるととも に、前記断熱空間のうち樹脂通路を除いた空間に非溶融 性材料からなる断熱材を充填することを特徴とする。

[0027]

【作用】この発明に係る射出成形用金型装置は、断熱空 間に非溶融性材質を充填して断熱層としたため、断熱空 間に半溶融層が生じない。

【0028】また、ニードルパルブは高温の溶融樹脂中 で加熱されているため、ゲートを閉めるためニードルバ ルプを下降させたとき、行き場のなくなったニードルパ に付着して残ることなく速やかに逆流する。

【0029】よって、色替えや樹脂替えを容易かつ速や かに行なうことができ、樹脂・時間の無駄がなくなる。 [0030]

【実施例】以下この発明の実施例を添付図面に基いて説 明する。図1はこの発明に係る射出成形用金型装置の概 略断面図であり、従来と同一部分は同一符号を付して示

【0031】射出成形用金型装置1の可動型板3および

[0032] 本発明においては可動型板3に対向して配 設される固定型板2の構成を次のとおりとした。

【0033】この実施例においては、従来ガイド部材1 4に設けていた溝15の代りに、常時高温の溶融樹脂中 にあるニードルパルプ16の小径部16bの周囲に上下 方向に延びる複数の溝21を設ける。

【0034】また、従来ランナ部材倒から断熱空間11 に流れ込んだ樹脂によって形成していた断熱空間 1 1 を、半溶融状態を生じない材料で充填するようにした。

【0035】半溶融状態を生じない材料として熱硬化性 樹脂やセラミック等の断熱性の高い材料を用い、樹脂通 路13に段差が生じないように樹脂通路13を除いた断 熱空間11と合致する形状に形成し、固定型板2および ノズルブッシュ9と一体に組み付けて構成する(図1参 服).

【0036】上記構成において、先ず、ニードルパルブ 16を下降させてゲート7を閉めて、ニードルパルプ1 6の小径部16bに設けた溝21を介してニードルパル ブ16の先端側の行き場のなくなった樹脂を滞ることな

【0037】その後、ニードルパルプ16を上昇させて ゲート7を開け、新たな樹脂を供給して前記逆流した古 い樹脂とともに押出す。

【0038】この動作によって、古い樹脂は速やかに押 出されるため、新たな樹脂や色の変更を時間・樹脂を無 駄にすることなく容易に行なうことができる。

【0039】なお、ニードルパルプ16に溝を形成した ことに伴い、従来ガイド部材14に形成していた溝15 は不要となる。

[0040] また、滑15が不要となったガイド部材1 4をノズルブッシュ9と一体に形成してもよい。なお、 上記各動作はシーケンサやマイクロコンピュータを使用 してプログラム制御を行なうのがよい。

【発明の効果】以上説明したようにこの発明に係る射出 成形用金型装置は、溶融しない材料で断熱層を構成する とともに、高温の溶散樹脂中のニードルパルプに樹脂を 逆流させるための溝を形成した。

【0012】よって、半路融状態の樹脂層をなくすこと 15-14 本アンレチに 外次はトチンプナ世間外後 /時間/

に残らないため、新たな樹脂による色替えや樹脂替えを 容易かつ速やかに行なえ、樹脂・時間の無駄を減らすこ とができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る射出成形用金型装置の概略断面図

【図2】従来の射出成形用金型装置のニードルとガイド 部材の関係を説明する要部断面図

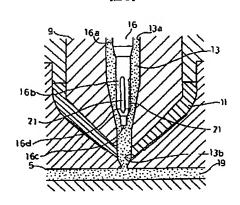
- 【図3】従来の射出成形用金型装置の縦断面図
- 【図4】従来の射出成形用金型装置の要部拡大図
- 【図5】ガイド部材を挿入した状態を示す平面図

【符号の説明】

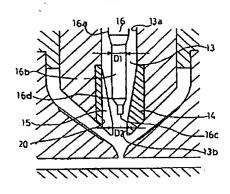
1…射出成形用金型装置、2…固定型板、3…可動型 板、4…駆動装置、5…キャピティ、6…凹部、7…ゲ ート、8…ランナ部材、9…ノズルブッシュ、9 a…内 筒部材、9b…外筒部材、10…分配樹脂通路、11… 断熱空間、12…パンドヒータ、13…樹脂通路、13 a, 16a…大径部、13b, 16b…小径部、14… ガイド部材、15,21…溝、16…ニードルパルプ、 16c…ゲートシール部、16d…段部、17…挿通

10 孔、18…円錐面、19…樹脂、20,22…壁面。

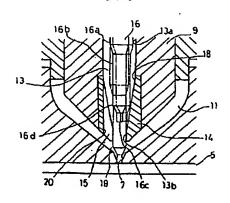
[図1]



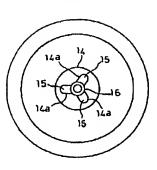
【図2】



[図4]



【図5】



特開平7-148786

(5)

[図3]

